

Avances en procesamiento de plátanos



Cortadora TranSlicer 2000®



Rebanadora modelo OC



Rebanadora modelo CC

Urschel Laboratories, Inc. ofrece tres cortadoras diferentes para facilitarle soluciones de producción para su línea de procesamiento de plátanos.

1 Cuando se configura la cortadora TranSlicer 2000® con una rueda MicroSlice® produce rebanadas delgadas normales de 0.050 a 0.080 pulg (1,3 a 2,0 mm) como también otros tamaños adicionales.

2 La rebanadora modelo CC produce rebanadas alargadas de 0.030 a 0.500 pulg (0,8 a 12,7 mm). Además, esta máquina produce cortes en tiras de 3/16 pulg (4,8 mm), 1/4 pulg (6,4 mm) y 3/8 pulg (9,5 mm) de ancho.

3 Cuando se configura la rebanadora modelo OC con una rueda MicroSlice produce rebanadas delgadas al sesgo distintivas de 0.050 a 0.080 pulg (1,3 a 2,0 mm) como también otros tamaños adicionales.

Para más información acerca del rebanado de plátanos, comuníquese al representante de ventas Urschel local.

URSCHEL®

LOS ESPECIALISTAS EN REDUCCION DE TAMAÑO

Urschel Laboratories, Inc. • P.O. Box 2200 • Valparaiso, IN 46384-2200 EE.UU.
Correo electrónico: info@urschel.com • Web: <http://www.urschel.com> • Tel.: +(219) 464-4811

†La cortadora TranSlicer 2000 puede contener piezas protegidas según las patentes de EE.UU. N° 5896801, 5992284, 6148702, 6792841 y 6148709. Patentes en el extranjero y otras en trámite.

©Urschel, TranSlicer 2000 y MicroSlice son marcas registradas de Urschel Laboratories, Inc.
© 2005 Urschel Laboratories, Inc.
L1993 Septiembre 2005



Cortadora TranSlicer 2000® para rebanadas planas de 0.080 pulg (2,0 mm)



Rebanadora modelo CC para rebanadas planas de 0.070 pulg (1,8 mm)



Rebanadora modelo CC para cortes en tiras de 3/16 pulg (4,8 mm)



Rebanadora modelo OC para rebanadas lisas al sesgo de 0.060 pulg (1,5 mm)